

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-189431

(P 2 0 0 1 - 1 8 9 4 3 1 A)

(43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

(51)Int.Cl.
H01L 27/10
51/00識別記号
451F I
H01L 27/10
29/28テマコード (参考)
5F083

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全8頁)

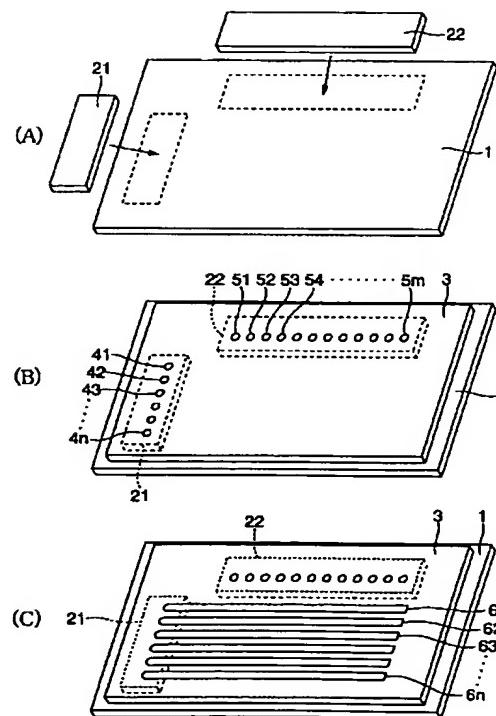
(21)出願番号 特願平11-375809
(22)出願日 平成11年12月28日(1999.12.28)(71)出願人 000002369
セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(72)発明者 前田 浩
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(72)発明者 井上 聰
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(74)代理人 100079108
弁理士 稲葉 良幸 (外2名)
Fターム(参考) 5F083 FZ07 JA36 JA38 JA43 ZA21

(54)【発明の名称】メモリのセル構造及びメモリデバイス

(57)【要約】

【課題】 多値化データを保存可能なインピーダンス相変化膜を利用したメモリを提供する。

【解決手段】 有機材料7としてインピーダンス相変化膜を適用し、このインピーダンス相変化膜が持つヒステリシス特性を利用するべく、1メモリセル内において有機材料の膜厚を変えたり、電極駆動面積を変える構造とし、書き込み電圧VWをヒステリシス特性におけるインピーダンス状態変移点を境に設定することで、1メモリセルに記憶保持可能な情報を多値化(1ビットを超える情報を記憶)することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極間にインピーダンス相変化膜が設けられてなるメモリのセル構造であって、前記電極間の1メモリセル内のインピーダンス相変化膜が複数の領域から構成されてなる多値情報を記録可能なメモリのセル構造。

【請求項2】 前記1メモリセル内のインピーダンス相変化膜がI-V特性でのしきい値電圧が異なる複数の領域から構成されてなる請求項1記載の構造。

【請求項3】 行電極と列電極との間にインピーダンス相変化膜が設けられてなるメモリのセル構造であって、前記電極間の1メモリセル内のインピーダンス相変化膜が膜厚の異なる複数の領域から構成されてなる多値情報を記録可能なメモリのセル構造。

【請求項4】 行電極と列電極との間にインピーダンス相変化膜が設けられてなるメモリのセル構造であって、前記電極間の1メモリセル内のインピーダンス相変化膜が幅の異なる複数の領域から構成されてなる多値情報を記録可能なメモリのセル構造。

【請求項5】 電極間への印加電圧値に応じて前記各領域毎に異なる組み合わせの高インピーダンス状態又は低インピーダンス状態を構成することにより、1ビットを超える情報を記録可能とした請求項1乃至4のいずれか記載のいずれか1項記載のメモリセル構造。

【請求項6】 電極間にインピーダンス相変化膜が設けられてなるメモリのセル構造であって、前記電極間のインピーダンス相変化膜内に補助電極が設けられ、一方の電極と補助電極間、他方の電極と補助電極間を異なる組み合わせの高インピーダンス状態又は低インピーダンス状態に構成する多値情報を記録可能なメモリのセル構造。

【請求項7】 前記電極間が幅の異なる複数の部分から構成されてなり、各部分に前記インピーダンス相変化膜の前記各領域が設けられてなる請求項3記載のメモリのセル構造。

【請求項8】 1メモリセルの一方の電極が異なる幅寸法で分割されることにより、1メモリセルの電極間に挟持されるインピーダンス相変化膜の幅が各領域で異なるように形成してなる請求項4記載のメモリのセル構造。

【請求項9】 前記インピーダンス相変化膜が有機インピーダンス相変化膜である請求項1乃至8のメモリのセル構造。

【請求項10】 行電極と列電極との間に既述の何れかの請求項記載のメモリセルをアレイ状に配置してなるメモリデバイスであって、書き込み及び読み出しするメモリセルの行及び列の位置を指定するデコーダを含み、このデコーダを制御して選択したメモリセルに情報を書き込み、又は選択したメモリセルの情報を読み込む周辺回路を有し、この周辺回路は前記メモリセルへの書き込み時、前記1メモリセルのインピーダンス相変化膜の複数

の領域が異なる組み合わせのインピーダンス状態を構成可能なみ電圧を前記電極間に供給する電圧制御手段を備えてなるメモリデバイス。

【請求項11】 前記メモリセルがパッシブ駆動である請求項10記載のメモリデバイス。

【請求項12】 前記インピーダンス相変化膜の各領域のI-V特性におけるしきい値電圧が異なっており、前記制御手段はこのしきい値電圧との比較において複数の電圧状態を前記電極間に供給するように構成されてなる請求項10記載のメモリデバイス。

【請求項13】 電極間にインピーダンス相変化膜材料を形成してなるメモリの製造方法において、電極上にインピーダンス相変化膜層が複数の領域からなるよう形成する工程を備えてなるメモリの製造方法。

【請求項14】 1ビットを越える多値化データを記録可能なメモリ。

【請求項15】 前記複数の領域はメモリセルの幅方向或いは厚さ方向、あるいはその両方に形成されてなる請求項1記載のメモリのセル構造。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、情報を読み書きする1単位であるメモリセルの構造、及び、このメモリセルをアレイ状に配置し、行及び列電極のデコーダを制御することで、各メモリセルへ情報を書き込み、かつ各メモリセルから情報を読み出すメモリデバイスに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 半導体メモリデバイスでは、情報を任意に書き込み、読み出しができるRAMと、情報の読み出しを主な機能とするROMに大別される。さらに、RAMはダイナミック型とスタティック型に分類され、ROMは、書き込みが可能なものの、書換えが可能なものの、書き込みができないものに分類される。

【0003】 半導体メモリの記憶容量は、ビットを単位として、0または1の情報を貯えるメモリセルの数で表すことができる。一般にメモリセルは、縦横に規則正しくマトリクス状に配列されている。

【0004】 例えば、256Kビットは、約25000個のメモリセルが配列され、1Mビットは、約100万個のメモリセルが配列されている。

【0005】 素子数は、例えば1Mビットを例にとると、ダイナミックRAMでは、約210万個のセル部の素子に周辺回路部を加えて、約250万素子となり、スタティックRAMでは、約630万個のセル部の素子に周辺部を加えて約650万個の素子がチップ上に集積されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 集積技術にも限界があるために、前述のデータ(0又は1)以外の中間的データ

タを持たせ、1メモリセルで表現可能な情報を増加することが提案されている。例えば、フラッシュメモリでは書き込み電圧や書き込み時間を変えてしまい値電圧を変えることによりメモリ記憶データを1ビット以上の多値化している。しかしながら、メモリに多値化されたデータを安定して保持するのは難しい。そこで、本発明者は、高速性、低消費電力、高集積性、耐書き換え特性に優れたメモリ構造を利用してこの課題を解決しようとした。本発明は、この課題を解決するための多値化データを保存可能なメモリの構造を提供することを目的とする。さらに、本発明は多値化データを安定して保存可能なメモリを提供することを目的とする。さらに本発明はパッシブ駆動をする多値化データを保存可能なメモリを提供することを目的とする。さらに本発明は多値化データを保存可能なメモリの電圧制御手段を備えたデバイスを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため本発明は、電極間にインピーダンス相変化膜が設けられてなるメモリのセル構造であって、前記電極間の1メモリセル内のインピーダンス相変化膜が複数の領域から構成されてなる多値情報を記録可能であることを特徴とする。1メモリセル内のインピーダンス相変化膜を複数の領域から構成することによって、各領域のインピーダンスの状態の組合せを複数実現することができ、1メモリセル内で多値の抵抗が得られ、その結果、1メモリセルが1ビットを越える多値の情報を記録することができる。

【0008】例えば、1メモリセル内のインピーダンス相変化膜を膜厚がそれぞれ異なる複数の領域から構成するか、また、1メモリセル内のインピーダンス相変化膜を幅がそれぞれ異なる複数の領域から構成するか、又はその組合せである。この構成によれば、前記1メモリセル内のインピーダンス相変化膜がI-V特性でのしきい値電圧が異なる複数の領域から構成されることにより、メモリへの書き込み電圧を複数のしきい値電圧との比較において変化させると、インピーダンス状態（高インピーダンス或いは低インピーダンス）が変化するインピーダンス相変化膜の領域の組合せを複数得ることができる。

【0009】また、本発明の他の形態は、一対の電極間に補助電極を形成して、各電極と補助電極間のインピーダンス相変化膜に複数の領域を作ることである。各領域のインピーダンス状態を変化させることにより、電極間にあるインピーダンス相変化膜にインピーダンス状態が異なる複数の領域の組み合わせを作ることができる。

【0010】また本発明は、このメモリセルをアレイ状に複数形成し、かつ周辺駆動回路をさらに備えた強誘電メモリデバイスである。

【0011】インピーダンス相変化膜としては公知の無

機及び／又は有機材料からなり、電圧値に応じて高インピーダンス（絶縁状態）と低インピーダンス（導電状態）のいずれかをとり、スイッチング機能を発揮するインピーダンススイッチング材料から構成することができる。この材料には、M-TCNQ（Mは金属）で表される公知の（有機）電荷移動錯体を広く使用することができる。この電荷移動錯体は、例えば、PCT/WO 98/52383号公報、特許出願公開昭和62年95883号公報、同平成3年137896号公報、同平成3年137894号公報、同平成4年145664号、「A new material for optical, electrical and electronic thin film memories」 Vacum 43, No. 11, pp. 1019-1023(1992)」に記載の全ての材料を使用することができる。

【0012】パッシブ駆動される単純マトリクス型のメモリを作る上ではインピーダンスが低い有機インピーダンス相変化膜を使用する。

【0013】本発明によれば、1メモリセル内に多値情報を記録するために、集積度がそのままでも記録情報量が増大されたメモリを提供することができる。

【0014】すなわち、上記の発明として捉える場合、一対の電極間の電圧-電流特性は、図1に示すような曲線となる。すなわち、電圧が所定値までな低インピーダンス状態を維持し、この所定値の電圧を超えると高インピーダンス状態を維持することになる。本発明の全般として、このインピーダンス状態の変化に着目し、单一のメモリセル内に2つ以上の異なる電圧-電流特性を持たせ、書き込み電圧をそれぞれのインピーダンス状態の転移電圧を境界として設定することで、多値化が可能となる。

【0015】

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態について説明する。図1はインピーダンス相変化膜を利用したメモリデバイスのブロック図を示している。中央の枠は、多数のメモリセル100が縦横のマトリクス状に規則正しく配列されたメモリセル群102を示している。このメモリセル群102の互いに隣合う2辺には、縦辺に対応して行デコーダ21が配設され、横辺に対応して列デコーダ22が配設されている。

【0016】メモリセル群102には、メモリセル100の行及び列数に対応して、それぞれ一対の電極としてのワードライン6及びビットライン8が格子状に配線されている。このワードライン6（一方の電極）及びビットライン8（他方の電極）は、I/Oコントロール回路104を介して行デコーダ21及び列デコーダ22に接続されている。

【0017】行デコーダ21には、複数の行アドレス入力ライン106が設けられている。各ラインからは0又は1のビット信号化された行アドレスが入力されるようになっている。一方、列デコーダ22には、複数の列ア

ドレス入力ライン 108 が設けられている。各ラインからは 0 又は 1 のビット信号化された列アドレスが入力されるようになっている（行及び列アドレス端子 A₁ ~ A_n（図 2 では、n = 10））。

【0018】行デコーダ 21 及び列デコーダ 22 では、入力された 2 値データを 10 進化してワードライン 6 及びビットライン 8 を選択する。選択されたワードライン 6 0 及びビットライン 8 0 へ、I/O コントロール回路 104 を介して信号が送られると、その交点にあるメモリセルのみが、両ライン 6 0、8 0 の信号によって回路とつながり、当該セルへの情報の書き込み或いは当該セルからの情報の読み出し（センスアンプ 110、出入力制御 112 等の周辺機器による）が可能な構造となっている。

【0019】メモリデバイスを模式的に示すと、図 2 (B) に示すような形状となる。この図 2 (B) において、1 は基板、3 は平坦化膜、7 は有機インピーダンススイッチング層（有機メモリ材料）、6 1、6 2、6 3、…、6 n はワードライン（以下、下部電極 6 0 という）、8 1、8 2、8 3、8 4、…、8 n はビットライン（以下、上部電極 8 0 という）、2 1 は行デコーダ、2 2 は列デコーダである。

【0020】多値化された情報を記録可能な 1 メモリセルの第 1 の例は、図 3 (A) 及び (B) に示される如く、行又は列の一対の電極 6 0、8 0 間に有機インピーダンススイッチング体 7 が挟まれ構造を備えている。下部電極 6 0 に対向する上部電極 8 0 には、それぞれ下部電極 6 0 に向けて複数の（3 個）凸部 116 が形成されている。この凸部 116 の突出量はそれぞれ異なっており、図 3 (B) の左端が最も突出量の多い凸部 116 A であり、図 3 (B) の右端が最も突出量の少ない凸部 116 C であり、図 6 (B) 中央がその中間的な突出量の凸部 116 B である。上部電極 8 0 と下部電極 6 0 との間に有機インピーダンススイッチング体の膜厚は各凸部と下部電極間で異なることになる。凸部 116 A の膜厚 < 凸部 116 B の膜厚 < 凸部 116 C の膜厚。したがって、上部電極と下部電極間のインピーダンススイッチング体は膜厚が異なる 3 つの領域を備える。有機インピーダンススイッチング相 7 は、その膜厚に応じてインピーダンスが異なり、かつ印加電圧によって高インピーダンス状態又は低インピーダンス状態に変移する。3 種類の凸部 116 A、116 B、116 C のそれに隣接するインピーダンススイッチング体の領域をそれぞれ a、b、c とすると、電圧-電流特性は、図 4 に示されるようになる。

【0021】図 4において、(a) は図 3 (B) の a 部分の I (電流) - V (電圧) 特性、(b) は b 部分の同特性、(c) は c 部分の同特性、V_a は (a) 特性のしきい値電圧、V_b は (b) 特性のしきい値電圧、V_c は (c) 特性のしきい値電圧である。インピーダンス変化 50

膜の膜厚の相異によって異なるしきい値電圧で各各部分のインピーダンス状態が変移していることが分かる。

【0022】インピーダンススイッチング膜の a 乃至 b の部分に相当する等価回路が図 5 に示されている。R_a は a 部分の抵抗値、R_b は b 部分の抵抗値、R_c は c 部分の抵抗値である。R_a、R_b、R_c の各々は高インピーダンス状態 (R_{a h}、R_{b h}、R_{c h}) と低インピーダンス状態 (R_{a l}、R_{b l}、R_{c l}) がある。

【0023】ここで、書き込み電圧 (V_w) を下記の表 10 のように変化させると、インピーダンス状態が変化するインピーダンス相変化膜（インピーダンススイッチング膜）部分（メモリ部分）の組合せを 3 通り次の表のように作ることができる。

【0024】

【表 1】

	書込電圧 V _w	状態変化するインピーダンス相変化膜部
I	V _b > V _w > V _a	a
II	V _c > V _w > V _b	a, b
III	V _w > V _c	a, b, c

例えば、読み出し電圧 V_{read} < V_a 電極間に引加すると、III の状態の時は、R_{a l}、R_{b l}、R_{c l} の並列接続となる。すなわち、多値の抵抗値が得られることになる。電極間に一定値の読み出し電圧を加えた場合、前記表の抵抗値の組合せに応じて、それぞれ異なる電流が流れることになる。したがって、1 メモリセル内に 1 ビットを越える情報を記録することができる。ことができる意味する。

【0025】次に本発明に係わるメモリデバイスの製造方法について説明する。図 6 (A) ~ (C) はメモリデバイスの各製造工程における斜視図である、図 6 図 (C) は 2 図 (A) 及び同 (B) につながっている。図 6 の (A)、(B)、(C) は図 7 の (A)、(B)、(C) に対応し、図 2 の (A)、(B) は図 7 の (D)、(E) に対応している。

【0026】図 6 (A) 及び図 7 (A) に示すように、周辺回路 21、22 を基板 1 に転写形成する。基板 1 は後述する平坦化膜、有機インピーダンス相スイッチング材料、下部電極及び上部電極の形成において、耐熱性、耐侵食性等を備え、所望の機械的強度を有する材質であれば、特に限定されるものではなく、プラスチック基板、石英基板等を使用することができる。

【0027】次に、図 6 (B) 及び図 7 (B) に示すように、基板 1 上のメモリセル領域及び周辺回路 21、22 を含む領域に平坦化膜 3 を形成し、さらに、周辺回路 21 と後に形成される n 本の下部電極との接続端子位置

に合わせてn個のコンタクトホール41、42、…4nを形成する。また、同時に周辺回路22と後に形成されるm本の上部電極との接続端子位置に合わせてm個のコンタクトホール51、52、…5mを形成する。

【0028】平坦化膜3は、基板1上に転写形成された周辺回路21、22と基板1との段差を吸収し、周辺回路21、22と下部電極及び上部電極との接続を可能にするために設けられる薄膜であり、絶縁性を有する薄膜であれば特に限定されるものではない。

【0029】次に、図6(C)及び図7(C)に示すように、コンタクトホール41、42、…4nに接続するn本の下部電極を61、62、…6nをメモリセル領域にわたって形成する。下部電極を形成するには、例えば、Al、RuO₂、Rt、IrO₂、YBa₂CuO₇、OsO₂、MoO₂、ReO₂、WO₂、Au、Ag、In、In-Ga合金、Ga等の導電性材料の微粒子を適当な溶媒に溶かして導電性材料液を調整し、インクジェット式記録ヘッドを用いてストライプ状にパターニング塗布すればよい。

【0030】次に、図2(A)及び図5(D)に示すように、メモリセル領域に有機インピーダンス相変化膜材料7を成膜する。ここで、有機インピーダンススイッチング膜は図3に示すようにパターニングされ、かつ各領域間で膜厚が異なるように構成される。図3に示すように、下部電極60上に絶縁膜を設け、この絶縁膜をパターニングして1メモリセル内に仕切部材110を設け、仕切部材によって仕切られた3カ所の領域に有機強誘電材料を例えばインクジェット法によって形成する。各領域の有機インピーダンススイッチング膜の厚さはそれぞれの領域で異なる厚さに形成している。

【0031】次いで、図2(B)及び図5(E)に示すように、コンタクトホール51、52、…5mに接続するm本の上部電極81、82、…8mをメモリセル領域にわたって形成する。上部電極は、下部電極と同様にインクジェット式記録ヘッドを用いてパターニング形成すればよい。下部電極のメモリ素子の表面を樹脂等で封止処理すれば、単純マトリクス型メモリデバイスを得ることができる。

【0032】上記メモリデバイスの製造の際に、1つのメモリセルの中に膜厚の異なる有機材料7を独立して設け、かつ上部電極の下面(下部電極と対向する面)に凸部を形成することにより、多値化されたメモリセルを形成することができる。

【0033】図3に示すメモリ構造によれば、0以外に3種類の情報を記憶することが可能である。

【0034】本発明の第2の実施形態について説明する。なお、この第2の実施形態において前記第1の実施形態と同一構成部分については、同一の部品番号を付してその構成の説明を省略する。

【0035】第2の実施形態の特徴は、第1の実施形態が有機材料7の膜厚をえていたのに対して、上部電極80の形状(幅)をえた点である。図8に示される如く、1メモリセルに対応する1本の帶状の上部電極を異なる幅寸法の複数本(この第2の実施形態では3本)の分割電極80A、80B、80Cにしている。下部電極と各分割電極との間には幅が異なる複数の誘電体領域が存在する。すなわち、1メモリセル内に異なる幅寸法の上部電極80A、80B、80Cが存在し、それぞれ有機材料7との接触面積(幅)が異なっている。aは幅が最小のメモリ領域、bは幅が中間のメモリ領域、cは幅が最大のメモリ領域である。a:b:cは例えば1:2:4である。Ra、Rb、Rcはそれぞれa、b、c領域の抵抗値である。有機誘電体材料7は、この接触面積が異なると、既述の第1実施例のようにインピーダンス特性が変化するために、1メモリセル内で分割した複数の上部電極間と下部電極との間に多値の抵抗値を持たせることができる。

【0036】次に本発明の第3の実施形態について説明する。この第3の実施形態において前記第1の実施形態と同一構成部分については、同一の部品番号を付してその構成の説明を省略する。第3の実施形態の特徴は、上記第1及び第2の実施形態のように、有機インピーダンススイッチング膜材料の膜厚や電極との接触面積がメモリセルの平面視でされた位置に異なる領域を設けるのではなく、1つのメモリセルの膜厚方向でインピーダンス及びインピーダンス状態の変移が変化するように構成したものである。すなわち、図9に示される如く、下部電極60と上部電極80との間に補助電極120を設けた3層電極構造となっている。下部電極60と上部電極80とは、同一方向に延びるストライプとなり、補助電極120が、これら下部電極60及び上部電極80に対して直交するように設けられている。

【0037】この実施形態においては、メモリの1セルは、上下電極及び補助電極及び補助電極と上下電極間に存在するインピーダンススイッチング膜から構成される。インピーダンススイッチング膜は、補助電極と上部電極、補助電極と下部電極との間の2つの領域から構成される。前者の領域をaとし、後者の領域をbとする。これら領域のインピーダンスの状態は、(a, b)=(H, L)、(L, H)、(H, H)、(L, L)の組合せが得られる。補助電極に対して上下の電極の電圧を変えることによって上下方向のインピーダンスを変えることにより2ビットの情報をセルに記憶させることができる。なお、1メモリセル内に複数の補助電極を設け、補助電極と上下電極との間のa、bを1メモリセル内の補助電極間で変えるようにしても良い。

【0038】以上説明した如く既述の実施形態によれば、メモリ材料としてインピーダンス相変化膜を適用し、このインピーダンス相変化膜が持つヒステリシス特

性を利用して、1メモリセル内においてインピーダンス相変化膜に複数の領域を設けることにより、1メモリセルに記憶保持可能な情報を多値化（1ビットを超える情報を記憶）することができる。

【0039】なお、本発明に係わるメモリ構造をアクティブラトリクス型メモリに適用することもできる。また、メモリ材料としては有機強誘体材料の他に無機インピーダンス相変化膜材料を利用することもできる。

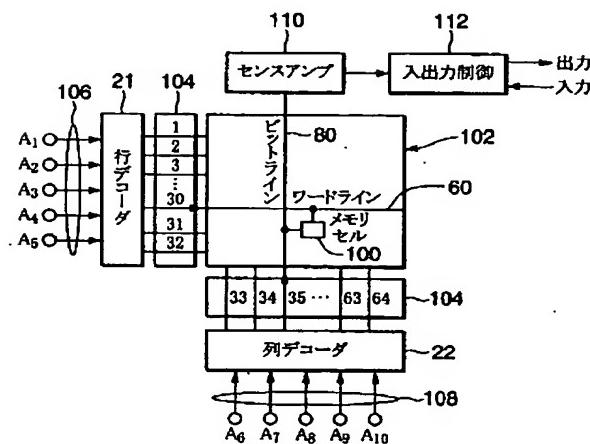
【0040】

【発明の効果】以上説明した如く本発明によれば、多値化データを保存可能なインピーダンス相変化膜を利用したメモリの構造を提供することができる。さらに、本発明によれば多値化データを安定して保存可能なインピーダンス相変化膜を利用したメモリを提供することができる。さらに、本発明はパッシブ駆動をする多値化データを保存可能なインピーダンス相変化膜を利用したメモリを提供することができる。さらに本発明は多値化データを保存可能なインピーダンス相変化膜を備えたメモリの電圧制御手段を備えたデバイスを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】インピーダンス相変化膜を備えたメモリの機能ブロック図である。

【図1】



【図2】

【図2】強誘誘電体メモリデバイスの製造工程図である。

【図3】第1の実施形態に係るメモリデバイスのメモリセルの構造説明図であり、(A)はその平面図、(B)は3B-3B断面図である。

【図4】第1の実施形態に係るメモリデバイスのセル構造における電流-電圧特性図である。

【図5】そのメモリデバイスの等価回路である。

【図6】第1の実施形態に係るメモリデバイスの製造工程を示す斜視図。

【図7】第1の実施形態に係るメモリデバイスの製造工程を示す断面図。

【図8】第2の実施形態に係わるメモリセルの断面方向の構造模式図。

【図9】第3の実施形態に係る同模式図。

【符号の説明】

7 有機材料（インピーダンス相変化膜）

21 行デコーダ

22 列デコーダ

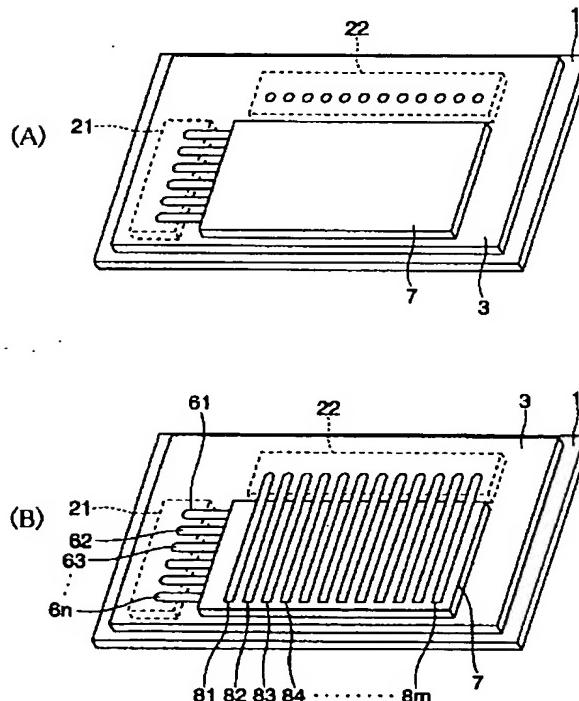
60 ワードライン（下部電極）

80 ピットライン（上部電極）

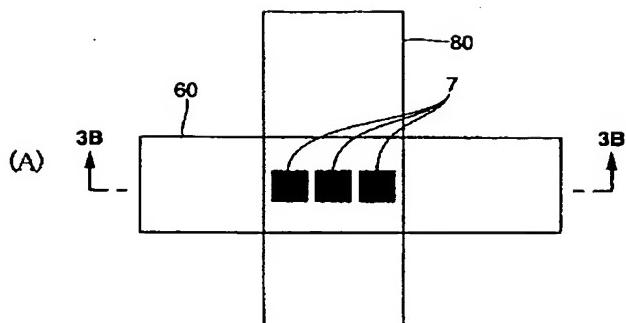
100 メモリセル

116 凸部

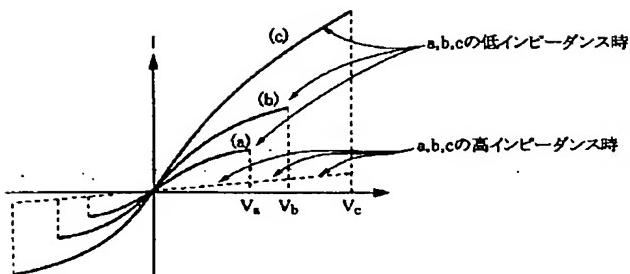
【図2】



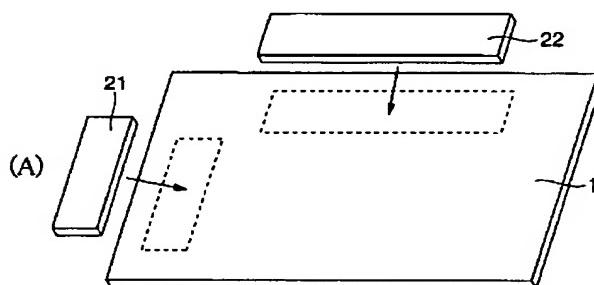
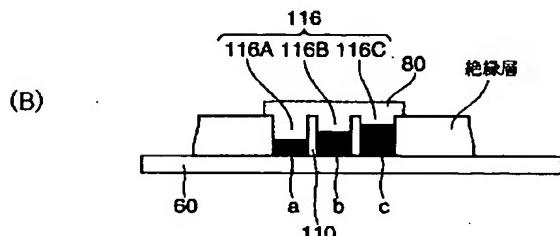
【図 3】



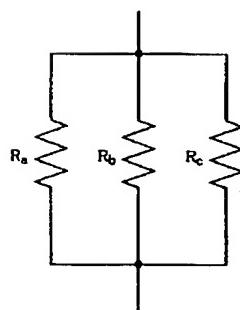
【図 4】



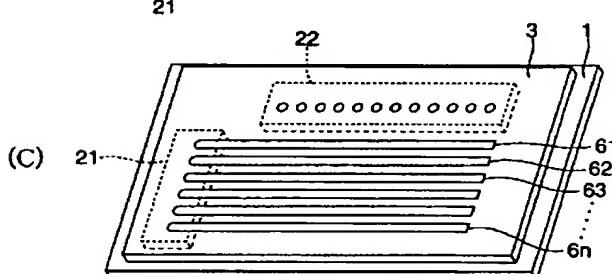
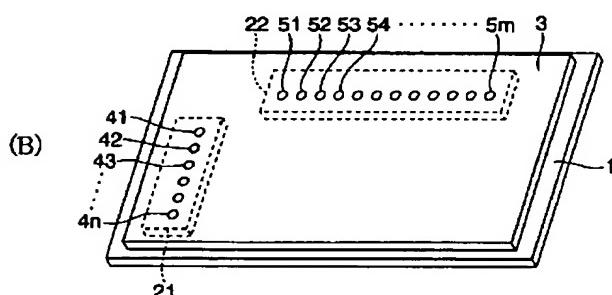
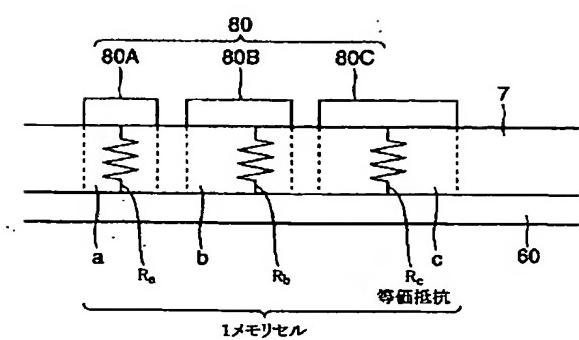
【図 6】



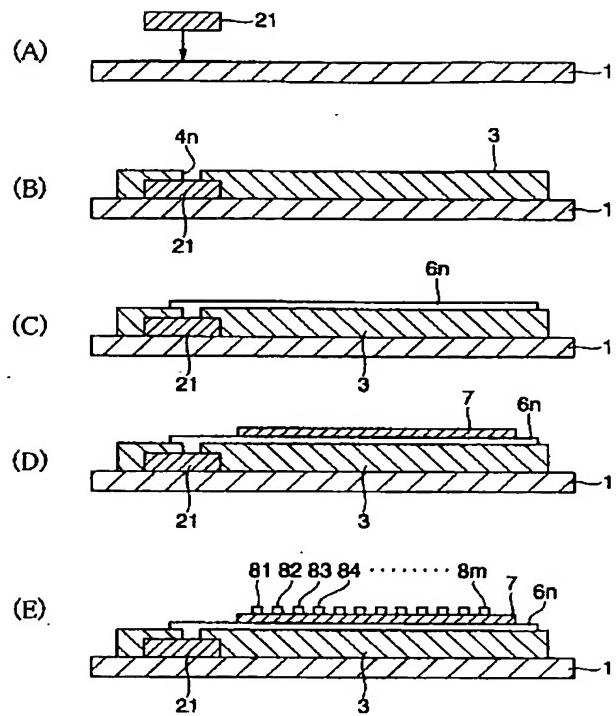
【図 5】



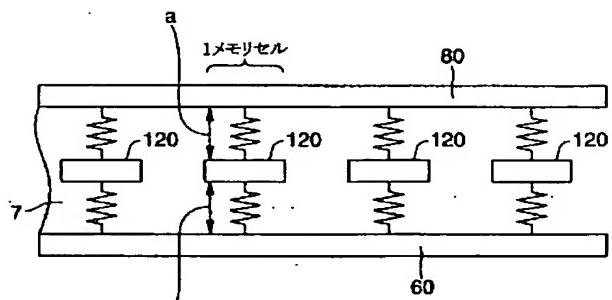
【図 8】



【図 7】



【図 9】



Partial Translation of the Publication

(Publication No.JP2001-189431, from the 11th line to the 20th line of the 7th column on p.5)

[0029] it is shown in drawing 6 (C) and drawing 7 (C), n lower electrodes 61, 62, ... 6n linked to contact holes 41 and 42 and ... 4n are formed over a memory cell field. In order to form the lower electrode, What is necessary is to melt the particle of conductive materials, such as aluminum, RuO₂, Rt, IrO₂, YBa₂ CuO₇, OsO₂, MoO₂, ReO₂, WO₂, Au, Ag and In, an In-Ga alloy, and Ga, to a suitable solvent, to adjust conductive material liquid, and just to carry out patterning spreading at the shape of a stripe using an ink jet type recording head.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-189431
 (43)Date of publication of application : 10.07.2001

(51)Int.CI. H01L 27/10
 H01L 51/00

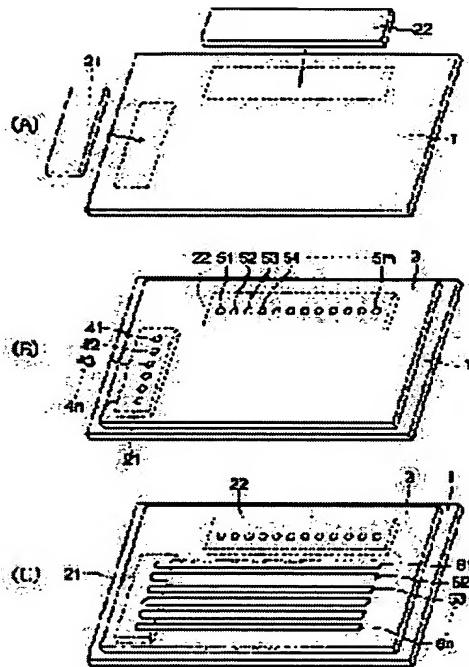
(21)Application number : 11-375809 (71)Applicant : SEIKO EPSON CORP
 (22)Date of filing : 28.12.1999 (72)Inventor : MAEDA HIROSHI
 INOUE SATOSHI

(54) MEMORY CELL STRUCTURE AND MEMORY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a memory, in which an impedance phase change film capable of storing multi-valued data, used.

SOLUTION: An organic material 7 is used as an impedance phase change film, the organic material film is changed in thickness or varied in contact area with an electrode in a memory cell, so as to utilize the hysteresis characteristics of the impedance phase change film, a write voltage VW is set at an impedance state transition point in a hysteresis characteristics, by which data that are stored and held in a memory cell can be made multi-valued (for storing data larger than 1 bit).



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination]
- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]